

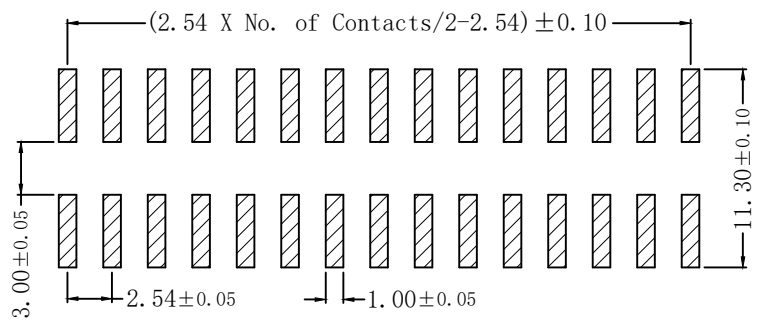
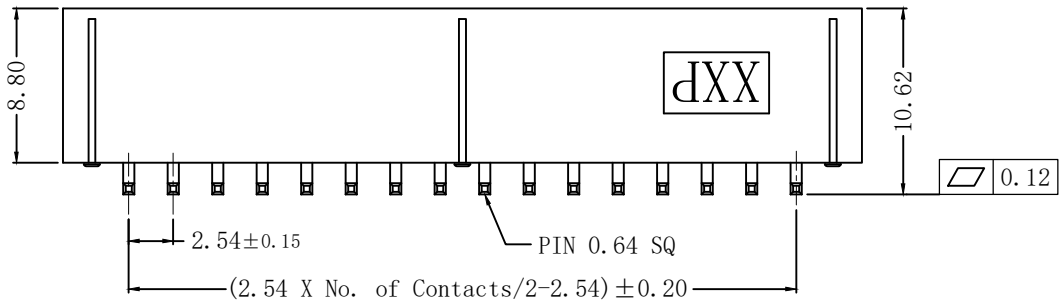
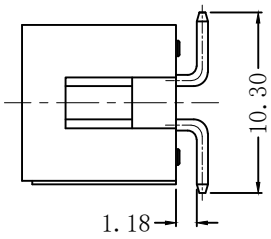
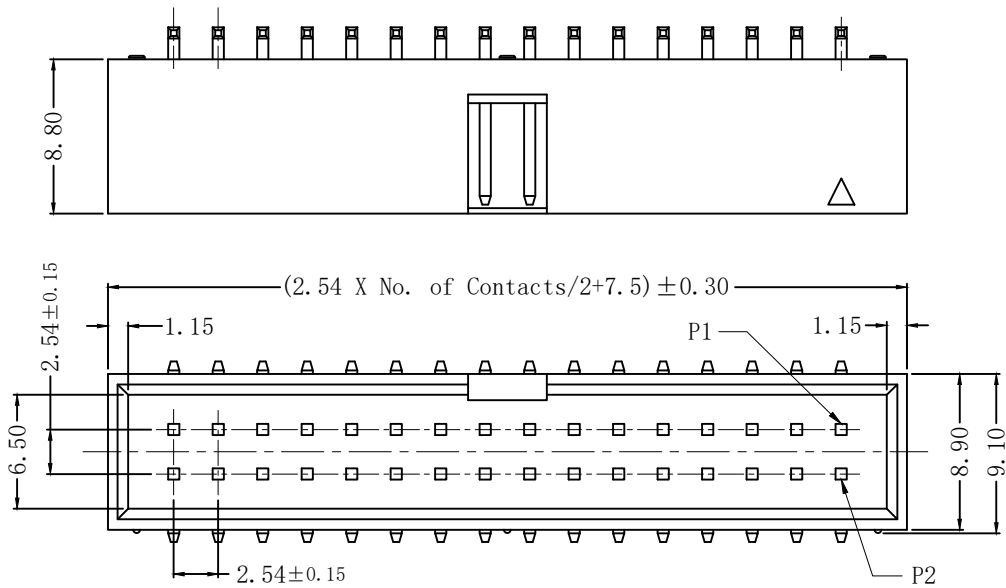
版次	变更内容	审核	日期

技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 3A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min. AT 500V
 接触电阻 (Contact Resistance): 20mΩ Max.
 耐压 (Withstanding Voltage): 500V AC/minute
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C TO +105°C

材料: MATERIAL

接触材料 (Contact Material): 黄铜 (Brass)
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙 (Nylon)-9T, UL 94V-0
 接触电镀 (Contact Plating): Gold Flash



Recommended PCB Layout

302SMD-xxP G-X
 芯数 06~64P
 颜色 缺省: 黑色
 4: 灰色
 电镀
 G: 镀金 Gold Flash
 1G: 镀金 1u"
 3G: 镀金 3u"
 (镀金可订制)

公差:	版次: A	上海宗进电子科技有限公司 Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	比例:	单位: mm	型号: 302SMD-xxPG-X	绘图:	签名
. XX ±0.25	页码: 1/1	描述: 2.54 贴板筒牛	确认:	日期	
. XXX ±2°	图号:		审核:		
LNLB					